

(11) Publication number: **11296245 A**

(43) Date of publication of application: **29.10.99**

(51) Int. Cl.

G05F 3/26  
G05F 3/24  
H02J 1/00  
H03F 1/00  
H03K 17/04  
H03K 17/687

(21) Application number: **10103004**

(22) Date of filing: 14.04.98

(71) Applicant: **NEC CORP**

(72) Inventor: **KOBAYASHI KATSUTARO**

(54) SEMICONDUCTOR CIRCUIT

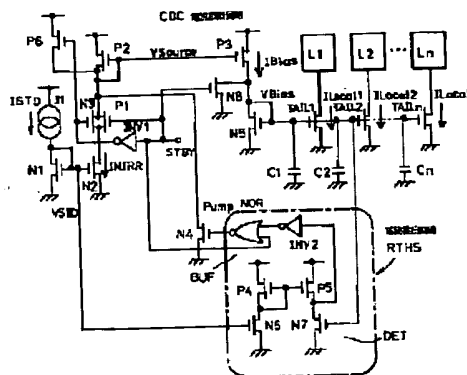
(57) Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To set up the biasing time of a semiconductor circuit for temporarily increasing current supply and biasing it to an optimum value independently of power supply voltage, ambient temperature, manufacturing characteristics and parasitic capacity by supplying an operation bias current to load circuits, stopping current supply in a stand-by state and shortening restoration time when restoring an operation state from the stand-by state.

**SOLUTION:** At the time of restoration to an operation state, current supply to a current driving circuit(CDC) for inputting a signal to a restoring transistor(TR) N4 and supplying a bias current to load circuits L1 to Ln is increased. A restoration speeding-up circuit RTHS for inputting the signal to the TR N4 is constituted as a current detection circuit, wherein the bias current supplied to the load circuits L1 to Ln is compared with a constant current and signal input to the TR N4 is controlled based on the compared result to determine supply time of the bias current. Consequently adjustment of a delay due to power supply voltage, ambient temperature, characteristic deviations of manufacture, a difference of parasitic capacity, etc., is not required,

the bias time can be held at a proper time without being shortened or excessively extended and restoration time from the stand-by mode can be shortened.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

特許第3147079号

(P3147079)

(45) 発行日 平成13年 3月19日 (2001. 3. 19)

(24) 登録日 平成13年 1月12日 (2001. 1. 12)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I
G 0 5 F 3/26		G 0 5 F 3/26
		3/24 A
H 0 2 J 1/00	3 0 7	H 0 2 J 1/00 3 0 7 F
H 0 3 F 1/00		H 0 3 F 1/00 Z
H 0 3 K 17/04		H 0 3 K 17/04 E

請求項の数 5 (全 7 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平10-103004  
(22) 出願日 平成10年 4月14日 (1998. 4. 14)  
(65) 公開番号 特開平11-296245  
(43) 公開日 平成11年10月29日 (1999. 10. 29)  
審査請求日 平成10年 4月14日 (1998. 4. 14)

(73) 特許権者 000004237  
日本電気株式会社  
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号  
(72) 発明者 小林 勝太郎  
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気  
株式会社内  
(74) 代理人 100081433  
弁理士 鈴木 章夫

審査官 荏司 英史

(56) 参考文献 特開 昭56-157511 (J P, A)  
特開 平 2-113314 (J P, A)

(58) 調査した分野 (Int.Cl.<sup>7</sup>, D B 名)  
G05F 3/26  
G05F 3/24

(54) 【発明の名称】 半導体回路

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 定電流発生回路と、前記定電流発生回路の定電流に基づいて負荷回路にバイアス電流を供給し、かつその供給するバイアス電流を増大可能な電流駆動回路と、半導体回路においてスタンバイ状態から動作状態への復旧時に前記電流駆動回路でのバイアス電流の増大動作を実行させる復旧用素子と、前記復旧時に前記復旧用素子を動作させるための信号を出力する復帰時間高速化回路とを備える半導体回路において、前記復帰時間高速化回路は、前記定電流と前記バイアス電流とを比較し、前記バイアス電流が前記定電流よりも小さいときに前記復旧用素子に信号を出力する電流検出回路で構成されることを特徴とする半導体回路。

【請求項 2】 前記電流検出回路は、前記定電流とバイアス電流とを比較する電流検出部と、前記電流検出部の

2

出力とスタンバイ信号とを入力するバッファ部とを備え、前記バッファ部の出力により前記復旧用素子をオン動作するように構成される請求項 1 に記載の半導体回路。

【請求項 3】 前記バッファ部には帰還素子が接続され、前記バッファ部の出力にヒステリシスが付与されている請求項 2 に記載の半導体回路。

【請求項 4】 前記電流駆動回路は、前記定電流発生回路を含むカレントミラー回路として構成される請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の半導体回路。

【請求項 5】 前記負荷回路には、前記電流駆動回路とでカレントミラー回路を構成するバイアス回路が設けられる請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の半導体回路。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、動作バイアス電流を供給する半導体回路において、特にスタンバイ状態時には電流の供給をやめ、スタンバイ状態から動作状態に復旧する際に復旧時間を短くするため、一時的に電流供給を増加したバイアスを行う半導体回路に関する。

【0002】

【従来の技術】従来より、一定の基準電流をバイアスとして動作されるアナログ回路は数多く提供されているが、このような回路では、動作状態ではほぼ一定の電流を消費するが、スタンバイ時に電流をバイアスし続けると無駄な電流を消費することになる。この無駄な電流を削減するためには、スタンバイ時に電流のバイアスをストップし、再び動作を開始する時に電流供給を再開すればよい。しかし、システムの性能向上の要求から、スタンバイ状態から動作状態への復帰時間の短縮が必要とされており、この場合には電流供給再開から目標電流値に達するまでの時間を短縮することが必要となる。

【0003】例えば、このようなスタンバイ状態から動作状態の復帰時間の短縮が要求される従来例の回路の一例を図5に示す。定電流発生回路I1は、基準となる定電流ISTDを発生し、接点VSTDからNチャネルトランジスタN1に供給する。NチャネルトランジスタN1はソースをGNDに接続し、ゲートとドレインを接点VSTDに短絡しており、ソースをGNDに接続したNチャネルトランジスタN2とで電流ミラー回路を構成している。したがって、NチャネルトランジスタN1とN2のゲート幅、ゲート長が等しければ、電流ISTD=IMIRRとなる。NチャネルトランジスタN1とN2のサイズ比を変えることでIMIRRの値は変えることができる。また、前記NチャネルトランジスタN2はドレインを信号STBYで制御されるNチャネルトランジスタN3とPチャネルトランジスタP3からなるトランスファスイッチを介して、PチャネルトランジスタP2のドレイン、接点VSourceと接続される。前記PチャネルトランジスタP2はソースを電源に接続し、ドレインとゲートを接点VSourceに短絡しており、ソースを電源に接続したPチャネルトランジスタP3とで電流ミラー回路を構成している。なお、前記PチャネルトランジスタP2の電流IMIRRとPチャネルトランジスタP3の電流IBiasは、両トランジスタP2とP3のサイズ比を変えることで変更できる。前記PチャネルトランジスタP3はドレインの接点VBiasをNチャネルトランジスタN5のドレインに接続し、このNチャネルトランジスタN5はソースをGNDに接続し、ゲートとドレインを接点VBiasに短絡している。

【0004】回路L1～Lnはアンプなどのように、バイアス電流によって動作する回路であり、回路構成は任意である。例えば、回路L1～Lnの回路例として図8の回路が採用されており、この回路は抵抗を使った差動

入出力アンプの回路図である。一組の数十～数百mVの振幅の相補入力IN、INBと、入力トランジスタTIN、TINB、二つの抵抗素子R、RBを持ち、数百mVの振幅の相補出力OUT、OUTBとして出力する。なお、ここでは図5に示されるNチャネルトランジスタからなる電流供給トランジスタTAIL1～nを含んだものとして記載されている。前記TAILはゲートに入力される信号VBiasのレベルにより電流値を制御されるが、VBiasのレベルが低い場合、電流量が不足し、出力OUT、OUTBの振幅が小さくなり所望のゲインが得られなくなる。逆に、VBiasのレベルが高い場合、コモンモード接点COMNの電位が低くなり、想定したIN、INBの振幅レベルでは入力トランジスタTIN、TINBが両方オン状態となり出力OUT、OUTBの振幅電圧域がずれたり、最悪、差動アンプとして動作しなくなる可能性がある。いずれの場合にも小振幅のIN、INBを検出、増幅する回路の目的に対し、感度の劣化を招くため、VBiasのレベルの制御は大変重要となる。

【0005】図5に示したように、前記回路L1～Lnは、電流源としてソースをGNDに接続したNチャネルトランジスタTAIL1～nを含んでおり、これらTAIL1～nそれぞれはNチャネルトランジスタN5と電流ミラー回路を構成している。NチャネルトランジスタN5の電流IBiasとTAIL1～nの電流ILocal1～nの比率は、NチャネルトランジスタN5とTAIL1～nのサイズ比を変えることで変更できる。通常、スタンバイモードでの消費電流を小さくするため、ISTD、IMIRRは数十μA程度の小さな値とし、IBiasやILocalを大きくするように各トランジスタのサイズを設定する。また、PチャネルトランジスタP6はソースを電源に、ドレインを接点VSourceに接続され、ゲートをインバータINV1により反転したSTBY信号が入力している。NチャネルトランジスタN8はソースをGNDに、ドレインを接点VBiasに接続されゲートにSTBY信号が入力される。

【0006】さらに、NチャネルトランジスタN4とパルス発生回路PGENで、スタンバイ状態からの復帰時間短縮のため、一時的に電流を増加する復帰時間高速化回路を構成している。前記NチャネルトランジスタN4はソースをGNDに、ドレインをVSourceに接続し、ゲートをパルス発生回路PGENの出力接点Pumpに接続されており、パルス発生回路PGENの出力パルスにより制御される。前記パルス発生回路PGENはSTBY信号が入力し、STBY信号が“H”から“L”に変化した後一定時間だけHレベルのパルスを出力するよう構成されている。図7にパルス発生回路PGENの回路例を示す。このパルス発生回路PGENは、インバータINV、ノア回路NOR、遅延回路Delayからなり、STBY信号がHからLレベルに変化した

ときだけ遅延回路DelayとインバータINVの遅延分のHレベルのパルスが発生する。パルスの幅は遅延回路Delayの遅延を変更することで調整可能である。

【0007】次に、従来例の動作について説明する。スタンバイ状態では、STBY信号がHレベルであり、N3、P1はオフに、N8、P6はそれぞれオン状態になっている。これにより、接点VSourceはHレベルでありP2、P3は電流IMIRR、及びIBiasはゼロである。また接点VBiasはLレベルであり、N5、TAIL1～nはオフし、電流ILocal1～n

もゼロであり、基準となる電流ISTD以外がゼロになるため、回路全体の消費電流を小さな値にできる。このとき接点PumpはLレベルであり、N4はオフ状態にある。

【0008】動作状態では、STBY信号がLレベルであり、N3、P1はオンに、N8、P6はそれぞれオフ状態になっている。したがって、電流IMIRRは電流ISTDに対し、N1とN2のサイズ比で決まる電流値となる。同様に、電流IBiasも電流IMIRRに対しP2とP3のサイズ比で決まる電流値となっている。さらに、電流ILocal1～nも電流IBiasに対し、N5とTAIL1～nのサイズ比で決まる電流値となっている。このとき接点PumpはLレベルであり、N4はオフ状態にある。また接点VSourceはP2が電流IMIRRを生じるのに相当する電圧VPを保ち、同様に接点VBiasもN5が電流IBiasを生じるのに対応する電圧VNを保つ。

【0009】そして、一旦スタンバイ状態になった後、動作状態に復帰するときはSTBY信号を“H”から“L”に変化させる。STBY信号がLレベルに変化することにより、接点VSource、VBias、電流IMIRR、IBias及びILocal1～nは動作状態に復帰していくが、完全に戻らない状態では回路L1～Lnの動作の安定性、信頼性が劣化する。

【0010】このように回路L1～Lnにおけるスタンバイモードからの復帰時間高速化の必要性を明らかにするため、N4とパルス発生回路PGENで構成される復帰時間高速化回路が存在しないとした場合の動作について説明する。図6(a)は、このような復帰時間高速化回路がない場合の動作を表すタイミング図である。STBY信号がLレベルになることにより、接点VSourceはHレベルからVPへN2によって放電され、接点VBiasはLレベルからVNへP3によって充電を開始する。また、接点VSource及び接点VBiasにはこの接点に接続しているTRのゲート、ドレイン容量と配線の寄生容量が存在し、各接点の動作適正電位VP、VNに到達するのにある程度時間が必要になる。特にVBiasは各回路L1～Lnに対し比較的長い距離を引き回されるため、少なくとも数pF～数十pFという大きな寄生容量が付加している。さらに、N2

が流せる電流値は、N1に流れる電流ISTDに対しN1とN2の比で決まる電流値程度の小さな電流値であるため、VSourceの電位変化は遅く、その間P3の電流値は非常に小さくなるため、接点VBiasの電位の変化は非常に遅く、適正な電位VNに達するには数μsもの時間が必要になる。

【0011】これに対し、前記した復帰時間高速化回路を備える場合には、スタンバイ信号がHレベルからLレベル変化した時、パルス発生回路PGENが接点PumpにHのパルスを生じる。接点PumpがHレベルの間、N4はオン状態になり、接点VSourceをLレベル近くに下げる。接点VSourceがLレベル近くまで下がると、P3の電流値は通常動作時よりもはるかに大きな値となり、接点VBiasを高速に充電することになる。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このようなパルス発生回路PGENを含む復帰時間高速化回路では、VBiasが適当な目標動作レベルVN近くになった時点で接点PumpをLレベルに出来れば大変高速に動作状態にすることが可能になるが、パルス発生回路PGENのパルス幅を決める遅延回路Delayの特性は、電源電圧、動作温度、製造時のトランジスタ特性等により変動し、また接点VBiasの寄生容量値も製造時の条件などにより変動するため、最適なパルス幅の設定は非常に困難である。このため、図6(b)のように、Pump接点のパルス幅が長すぎる場合には、接点VBiasが目標動作レベルを越えて充電されるため、各回路L1～Lnの動作電流ILocalも大きな値となる。この場合には、スタンバイ状態からの復帰は比較的早く出来るが、放電する必要がある分時間と電流を消費しなければならない。また適正な動作電流を大きく越えた場合、回路全体に非常に大きな電流が流れ、異常な高温の発生やラッチアップを引き起こすなど、信頼性上の問題も生じかねない。一方、図6(c)はPump接点のパルス幅が短すぎる場合の動作を示しており、接点VBiasが目標動作レベルに達する前に接点PumpがLレベルになるため、その時点からの充電に時間がかかり、高速化の効果は小さくなる。

【0013】このように、従来の半導体回路では、スタンバイモードから動作モードへの復帰を高速化する為に一時的に電流値バイアス、増加させるが、遅延回路を用いたパルス回路により増加時間を制御しているため、適正な時間設定が困難で、高速の効果が小さかったり、回路に大きな電流を生じ、異常な高温の発生やラッチアップを引き起こす可能性があるなどの問題があった。

【0014】本発明の目的は、時間設定を行う必要がなく、しかもバイアス時間が不足したり長くなり過ぎることがなく、スタンバイモードからの復帰時間を短縮することが可能な半導体回路を提供することにある。

## 【0015】

【課題を解決するための手段】本発明の半導体回路は、定電流発生回路と、前記定電流発生回路からの定電流に基づいて負荷回路にバイアス電流を供給し、かつその供給するバイアス電流を増大可能な電流駆動回路と、半導体回路においてスタンバイ状態から動作状態への復旧時に前記電流駆動回路でのバイアス電流の増大動作を実行させる復旧用素子と、前記復旧時に前記復旧用素子を動作させるための信号を出力する復帰時間高速化回路とを備えており、前記復帰時間高速化回路は、前記定電流と前記バイアス電流とを比較し、前記バイアス電流が前記定電流よりも小さいときに前記復旧用素子に信号を出力する電流検出回路として構成したことを特徴とする。特に、前記電流検出回路は、前記定電流とバイアス電流とを比較する電流検出部と、前記電流検出部の出力とスタンバイ信号とを入力するバッファ部とを備えており、前記バッファ部の出力により前記復旧用素子をオン動作させるように構成される。

【0016】本発明の半導体回路では、動作状態への復旧時に、復帰時間高速化回路としての電流検出回路においてバイアス電流と定電流とを比較し、その比較結果に基づいて復旧用トランジスタの信号入力を制御し、バイアス供給時間を設定する。このため、半導体回路における電源電圧、周囲温度、製造時の特性ずれ、寄生容量の違い等にかかわらず、バイアス時間が不足したり長くなり過ぎたりせず、スタンバイ状態から動作状態への復旧時間を短縮することが可能となる。

## 【0017】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図1は本発明の第1の実施形態のブロック回路図であり、図5に示した従来の構成と同一部分には同一符号を付してある。すなわち、定電流発生回路I1で発生される定電流に基づいて回路L1～Lnにバイアス電流を供給するための電流駆動回路を備えている。この電流駆動回路として、ここでは、前記定電流発生回路I1、NチャネルトランジスタN1、NチャネルトランジスタN2で第1のカレントミラー回路を構成する。また、NチャネルトランジスタN2の電流路に介挿されているPチャネルトランジスタP2とPチャネルトランジスタP3とで第2のカレントミラー回路を構成する。さらに、前記PチャネルトランジスタP3の電流路に介挿されているNチャネルトランジスタN5は、負荷回路のバイアス回路として構成されるNチャネルトランジスタTAILとで第3のカレントミラー回路を構成し、各負荷回路にバイアス電流を発生させる。

【0018】また、NチャネルトランジスタN3とPチャネルトランジスタP1は、トランスファスイッチ回路を構成し、スタンバイ信号STBYによって前記NチャネルトランジスタN2の電流路をオフ状態とする。また、PチャネルトランジスタP6とNチャネルトランジ

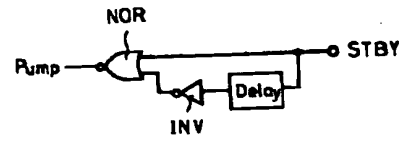
スタN8は、スタンバイ信号STBYによって第2のカレントミラー回路及び第3のカレントミラー回路の動作を停止させる。さらに、前記PチャネルトランジスタP2のドレイン及びゲートとGNDとの間にソース・ドレインが接続された復旧用素子としてのNチャネルトランジスタN4が接続されており、このNチャネルトランジスタN4のゲートに復帰時間高速化回路が接続されている。

【0019】前記復帰時間高速化回路RTHSは、スタンバイ状態からの復帰時間短縮のため、電流駆動回路における電流を一時的に増大させるために設けられており、電流検出部DETと、バッファ部BUFとで構成される電流検出回路として構成されている。電流検出部DETは、ソースをGNDに、ゲートを定電流発生回路I1の基準電位となる接点VSTDに接続し、前記NチャネルトランジスタN1と電流ミラー回路を構成したNチャネルトランジスタN6と、ソースを電源にゲートとドレインを短絡し前記NチャネルトランジスタN6のドレインと接続したPチャネルトランジスタP4と、ソースを電源に、ゲートをP4のゲートに接続し、前記PチャネルトランジスタP4とカレントミラー回路を構成するPチャネルトランジスタP5と、ソースをGNDに、ゲートを各回路1～nへの定電流を分配する接点VBiasに、ドレインを前記PチャネルトランジスタP5のドレインに接続したNチャネルトランジスタN7とで構成される。また、前記バッファ部BUFは、前記PチャネルトランジスタP5のドレインに入力が接続されたインバータINV2と、このインバータINV2の出力を一入力とし、STBY信号を他方の入力に接続し、前記復旧用素子としてのNチャネルトランジスタN4のゲートである接点Pumpに出力するノアゲートNORとで構成される。なお、前記NチャネルトランジスタN6とN7のサイズは、動作状態でそれぞれが同じ電流を流すようにサイズを調整する。

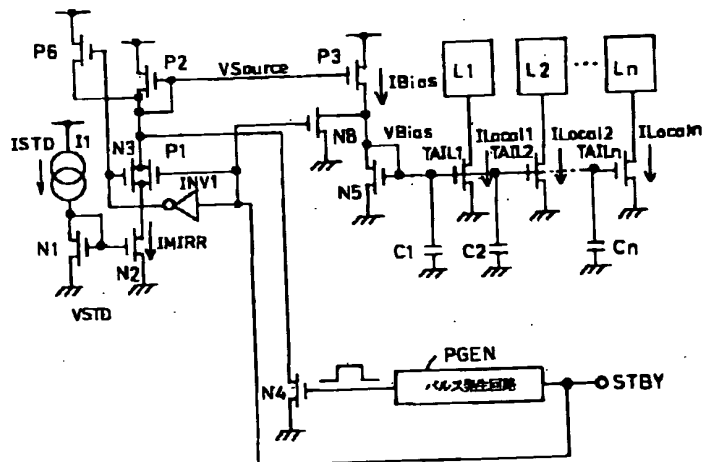
【0020】図2は、図1の回路の動作を表すタイミング図である。スタンバイモード時と動作時の動作は従来例と全く同様のため説明は省略する。スタンバイモードから動作モードに変化すると、接点VBiasがLレベルで接点VSTDは常に電流ISTDを発生するのに最適なレベルになっているため電流検出部DETはN7の電流が少ないことを検出し接点PumpにHレベルを供給する。PumpがHレベルの間、接点VSourceがLレベル近くに引き落とされるため、P2及びP3の電流は通常よりもはるかに大きくなり接点VBiasを速やかに充電する。VBiasのレベルが上昇し、最適な動作電圧VNに近づき、N7の電流がN6の電流と同等になった時点で接点PumpはLレベルになるため各部の高速充電は止る。この、結果、接点VSource及び接点VBiasは最適な電圧に速やかに充電される。この回路によれば、電流検出回路RTHSの検出結



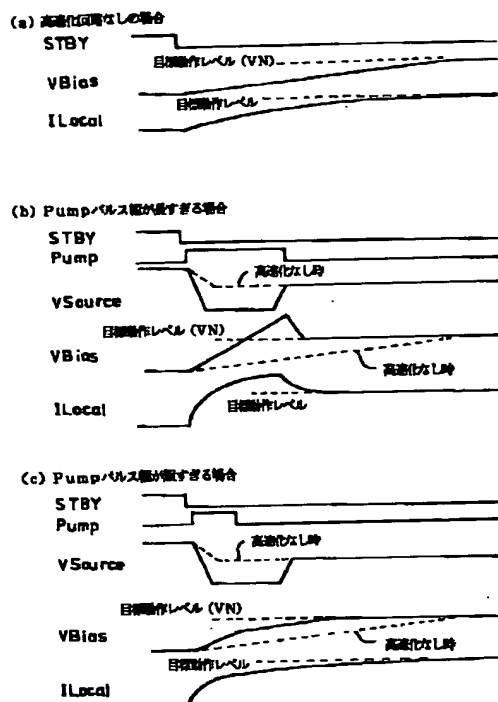
【圖 7】



【図 5】



【図6】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. '  
H03K 17/687

識別記号

F I  
H03K 17/687

H